的日本国特許庁(JP)

① 特許出類公開

® 公 關 特 許 公 報 (A) 平3-22486

Mint. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

49公開 平成3年(1991)1月30日

H 01 L 31/02

7522-5F H 01 L 31/02

В

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全4頁)

表面実装可能なオプトデバイス 69発明の名称

須特 顧 平2-136918

❷1989年5月31日❷欧州特許機構(EP) \$989109834.5 優先権主張

@発明 岩 ギユンター、ワイトル

ドイツ連邦共和国レーゲンスプルク、プラシュヴェーク3

ドイツ連邦共和国レーゲンスブルク、ドクトルヨハンマイ @発明者 フランツ、シエルホル

ヤーシュトラーセ14

切出 願 人 シーメンス、アクチエ ドイツ連邦共和国ペルリン及ミユンヘン(香地なし)

ンゲゼルシャフト

弁理士 富村 决 70代理人

- 炎蜀実気可能なオプトデバイ
- 2. 特許請求の範囲
- 1) 少なくとも1個の送信器および(または) 受信器(4) と、少なくとも2つの表質(6、 7)と、これらの少なくとも2つの麦頭(6、 7) の各々における少なくとも2個の電気値 子(2、3)とを備え、オプトデバイスがこ れらの2つの表版(6、7)の各々にて選択 的に実装可能であることを特徴とする表面実 猫可能なオプトデバイス。
- 2) 崩點 2 つの表面 (6、7) は互いに 9 0 * の角度を形成していることを特徴とする請求 項1記職のオプトデバイス。
- 3) 胸記デバイスはトップルッカーとして使用 されることを特徴とする緯水項1または2記 黴のオプトデバイス。
- 4) 耐燃デバイスはサイドルッカーとして使用 されることを特徴とする請求項1または2記

載のオプトデバイス。

- 5) 前記デバイスは光パリヤ周に使用されるこ とを特徴とする輸収項1または2距離のオブ トデバイス。
- 6) 前記デバイスはビデオ機器またはオーディ オ観器のオプトエレクトロスクリモートコン トロール用に使用されることを特徴とする諸 求項1または2組載のオプトデバイス。
- 3. 発明の詳細な観明

(産業上の利用分野)

本発明は表面実施可能なオプトデバイスに限す

【従来の技術】

SMD(麦面実装デバイス)はプリント版モジ ュールの組立技術に適する。SMDはデバイスの 全く新しい加工権式つまり設備実施ならびに新し い技術に適合しなければならない単変の世代のデ パイスを含む。

表面実数は挿入実験の従来技術の代わりに扱っ 用いられるようになっている。爰而実装はリード

特開平 3-22486(2)

線無しデバイスがリード線付きデバイスの代わり にプリント板上に設置されることを意味する。それゆえ、デバイスはプリント板の両面上に配置され れゆる。SMDを用いることによって他の利点が 得られる。つまり、プリント板モジュールが小形 化し、製造が合理的になり、保報性が高まる。

SMDデバイスは白動実装権によって加工される場合には経済的に使用可能である。表面実装の利点はデバイス、プリント板レイアウト、自動実 塾、はんだ付け技術および試験が互いに調和すればする認必くなる。

表面実装可能なオプトデバイスはヨーロッパ特 許出額公開第0083627号公報によって公知 である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、この公知のデバイスは光をプリント板の方向に送信または是信することしかできない。

そこで、本発明は、柔軟に設置され得るような 冒頭で述べた雑額の楽術実施可能なデバイスを提

- 3 -

して平行に送信または受信するように他の実装様 式にて搭板上に実装する (サイドルッカー) こと ができる。

本発明によるデバイスは反射光バリヤとして柔軟に使用され得る。このような場合、かかるデバイスは光送信器および光受信器を含む。

本発明によるデバイスは赤外光または可視光を 送信および(または)受信することが出来る。

本発明によるデバイスはデバイスが実装される 基板の表版に関して任意の方向に光を退情および (または) 受信することが出来る。

本発明によるデバイスは光パリヤ用に簡単に使 用され得る。

本発明によるデバイスは例えばビデオ機器また はオーディオ機器の知る機器をリモートコントロ ールするために簡単に使用され得る。

(実施例)

次に、本発明の実施制を図面に基づいて詳細に 説明する。

第1図は本発明によるデバイスの製作について

供することを課題とする。

(課題を解決するための手段)

このような課題を解決するために、本発明は、 少なくとも1個の透信器および(または)受信器 と、少なくとも2つの表面と、これもの少なくと も2つの表面の各々における少なくとも2個の電 気喘子とを備え、オプトデバイスがこれらの2つ の表面の各々にて選択的に実装可能であることを 特徴とする。

本発明の実施維棒は請求項2以下に記載されている。

(発明の効果)

本発明によるデバイスは少なくとも2つの表面の一方にて選択的に基板に実装され得る。従って、実装様式に応じて、本発明によるオプトデバイスは光を種々異なった方向から受信しまたは種々異なった方向へ通信することが出来る。 みれゆえ、本発明によるデバイスは、光を基板に対して垂直な方向に送信または受信するように基板上に実施したり(トップルッカー)、また、光を表面に対したり(トップルッカー)、また、光を表面に対

-4-

説明するための機略図を示す。金属支持体(リー ドフレーム)1は後で裏面実装可能なホブトデバ イスの電気端子2、3を有している。電気端子2 上には光送信器および(または)受信器4が数律 され、所謂ワイヤポンディング技術によって電気 端子3に接続されている。 ボンディングワイヤ接 統が行われた後、半導体基体、ポンディングワイ ヤおよび電気端子2、3の一部分はプラスチック、 例えば熱硬化性プラスチックまたは熱可能性プラ スチックによって一体注型される。これらのプラ スチックは被覆体をつまり裏面実装可能なオプト アバイスのバッケージ5を形成する。次に電気端 子2、3が金属支持体1の残都から分離される。 その後、電気端子2、3は、これらの電気端子2、 3がパッケージ5から突出している場合には、こ れらの電気端子2、3が装面実装可能なオプトデ パイスの少なくとも2つの表面も、7上に位置す るように折曲げられる。

第2数ないし第4回は本発明によるオプトデバイスの実施例について説明するための機略図を示

韓脚平 3-22486(3)

す。光送信義および(または)受信器4として半 準体デバイスが使用され得る。しかしながら、光 送信器および(または)受信器4として他のデバ イスも同様に使用され得る。光送信器4を反射器 8内に記載することは有利である。この反射器8 は金属支持体1への押型または反射性プラスチックを増えた被覆体によって形成され得る。金属 持体への押型と、反射性プラスチックを備えたを 複体とを組合わせ使用することも同様に可能であ

本発明によるデバイスが萎張 11、例えばブリント板上にはんだ付けされる際に転倒しないようにするために、電気機子 2、3は表面 6、7の階 み10 内に観測され得る。しかしながら、はんだ付けの際のデバイスの転倒は、デバイスの表面 6、7 から交出する関系保持体 9 を設けることによっても挿様に関止され得る。

本発明による表面実験可能なデバイスは所謂リ フローソルダリングにもまたウェーブソルダリン グにも返している。

- 7 -

イスを備えたビデオ難算またはオーディオ概要を リモートコントロールするためのリモートコント ローラ 1 4 を示す。

オプトデバイスの電気機子はこれらの電気機子 が少なくとも2つの表面においてオプトデバイス の被覆体から突出するようにも形成され得る。例 えば、第1回の電気椅子2、3は金属支持体1の 残都から電気椅子2、3を分離した後にバッケー ジの2つの異なった表面に2対の電気椅子が突出 するように形成され得る。これらの2対の電気機 子はオプトデバイスの少なくとも2つの異なった 表面が基板に結合可能であるように形成され得る。 特にこれらの余面は連絡的に随様する。

本発明によるオプトデバイスは特にエレクトロ ユク本基体デバイスに適用される。

4、図面の簡単な説明

第1 選は本発明によるデバイスの製作について 説明するための機略圏、第2 国ないし第4 選は本 発明の実施例について説明するための機略圏、第 5 図および第6 図は本発明の応用例について説明 第2図は本発明によるトップルッカー(TopーLooker)型デバイスを示す。第3図は本発明によるサイドルッカー(Side-Looker)型デバイスを示す。第4図は電気端子2、3がパッケージ5の内部からデバイスの表面6の一方向へ突出して実内されて、その後表面6の一部分を覆い、そしてデバイスの表面6、7の境界で行曲がられ、最後に表面7の一部分を覆うようにされている機子を示す。従って、デバイスは表面6にでおよび表面7にて搭板11上に変貌することが出来る。

デバイスが同様に複数側の表面を有し、これらの表面の内をれぞれ1つの表面が1つの直ぐ傾りの表面に鎖接し、そして少なくとも2個の電気塩子が複数側の表面上を跨いで延在するようにすることも出来る。

第5 図は近信器12として光デバイスを構えか つ受信器13として光デバイスを構えた光パリヤ を示す。

第6団は先送信器15として本発明によるデバ

-8-

するための機略関である。

1 … 金属支持体

2、3…電氣備子

4…先送信器および(または)是俗器

5 … パッケージ

6、7…泉面

8 … 反射器

9 …醋隔保鈴体

10…篇办

11…基板

的18) 代無人 分聚土 富村



特闘平 3-22486(4)



